



達能科技公布 2011 年上半年業績報告

2011 年 8 月 25 日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」，台灣證交所股票代碼：3686) 於 8 月 25 日公布經由會計師簽核之 2011 年上半年財務報告，營收較去年同期成長 102%，達新台幣 27.18 億元，稅後每股盈餘為 0.46 元。

重點摘要

- 上半年營收達 27.18 億元，較去年同期成長 102%
- 營業毛利率 8%；營業利益 1.4 億元，營業利益率 5%
- 稅後淨利 0.87 億元，上半年每股稅後盈餘 0.46 元

經營層報告

2011 年第二季受到歐洲市場補助政策不確定的影響，導致終端系統安裝市場投資觀望，需求降低、市場庫存水位升高。多數太陽能電池廠產能利用率普遍降低，加上晶圓價格快速下滑，致第二季之獲利受到較大影響。隨著近期歐洲主要國家市場的補助政策明朗，市場需求呈現逐步回溫，訂單陸續回籠。

由於太陽光電仍是未來替代能源的主要發展方向，全球的需求將逐年大幅成長。本公司於 7 月舉行觀音三廠的上樑典禮，未來仍將會機動地依據市況調整新產能到位之時程，保持最佳彈性，以因應市場需求的景氣復甦。

一、損益資訊

新台幣百萬元	Q2'11	Q1'11	1H/11	Q2'10	1H'10
營業收入	1,153	1,564	2,718	737	1,347
毛利率	-12%	23%	8%	22%	22%
營業費用	(20)	(48)	(69)	(54)	(96)
營業淨利(損)	(162)	304	142	104	204
營業淨利率	-14%	19%	5%	14%	15%
稅後淨利(損)	(164)	251	87	124	202
淨利率	-14%	16%	3%	17%	15%
EBITDA	(50)	400	350	163	296
EBIT	(161)	310	149	117	220
EPS(NTD)	(0.87)	1.47	0.46	0.88	1.43

由於第二季市場需求大幅萎縮、市場及客戶端庫存量增加，市場價格大幅下降，達能調整生產策略降低產能利用率，使得第二季營收不如預期。本公司第二季營收為 11.53 億元，較前一季減少 26.3%，但由於二廠新增產能的挹注下，仍較去年同期成長 56.5%；累計上半年營收為 27.18 億元，較去年同期成長 101.7%。

上半年之營業毛利 2.11 億元，毛利率為 8%，相較去年同期獲利下降，主係受到第二季矽晶圓價格大幅下滑、多晶矽原料跌價損失及產能利用率降低之影響，導致獲利空間被侵蝕。第二季費用因控制得宜，致營業費用皆較前一季及去年同期為低。

第二季稅後淨損 1.64 億元，累計上半年稅後淨利為 0.87 億元，每股之稅後淨利為 0.46 元。

展望下半年，由於終端系統價格大幅下降，主要市場需求回溫，營運應可恢復逐季成長。

二、資產負債

單位：新台幣百萬元	Q2'11	Q1'11	Q2'10	QoQ	YoY
現金及約當現金	3,337	2,780	699	20%	377%
應收帳款	427	362	196	18%	118%
存貨	473	393	202	20%	134%
固定資產淨額	4,565	4,232	2,041	8%	124%
短期借款	749	742	151	1%	396%
長期借款	2,216	1,025	618	116%	259%
負債總額	3,977	2,731	1,387	46%	187%
股東權益	5,196	5,561	2,019	-7%	157%
總資產	9,172	8,291	3,406	11%	169%

截至第二季底，達能科技帳上現金及約當現金計有新台幣 33.37 億元，較上一季與去年同期增加，主係以銀行之中期借款充實營運資金及於第一季末完成現金增資所致。第二季底存貨較前一季增加，主係因應市場狀況，多備原料庫存所致。第二季之銀行借款較前一季增加，主要為充實營運資金，由銀行提供之中期借款增加所致。

三、營運分析

單位：%	Q2'11	Q1'11	Q2'10
營業毛利率*	-12%	23%	22%
淨利率*	-14%	16%	17%
總資產報酬率	3%	15%	15%
股東權益報酬率	4%	23%	24%
流動比率	255%	231%	168%
速動比率	220%	194%	131%
應收帳款週轉率(次)	17	21	20
平均收現天數(天)	22	17	18
存貨週轉率(次)	13	13	13
平均銷貨天數(天)	29	27	29

第二季毛利率與淨利率皆向下滑落，主係因市場波動、價格大幅下滑侵蝕獲利空間所致。

因第二季以銀行之中期借款充實營運資金，流動及速動比率較前一季與去年同期提高。

*分別為單季數字

四、現金流量

單位:新台幣百萬元	Q2'11	Q1'11	Q2'10
營業活動淨現金流(出)入	(207)	25	212
本期淨利	(164)	251	124
折舊及攤提費用	111	89	46
其他	(154)	(315)	42
投資活動之淨現金流出	(432)	(1,029)	(369)
購置固定資產	(518)	(1,022)	(399)
其他	86	(7)	30
融資活動之淨現金流入	1,196	2,549	367
銀行借款	1,196	378	277
現金增資	0	2,171	90
本期現金及約當現金增加	557	1,545	210
期初現金及約當現金餘額	2,780	1,235	489
期末現金及約當現金餘額	3,337	2,780	699

第二季來自營業活動的淨現金流出為 2.07 億元，主係因稅後淨損所致。

第二季之資本支出共計 5.18 億元，主係支付晶圓二廠之驗收款及晶圓三廠部分之工程及設備預付款。

第二季之融資活動淨現金流入為 11.96 億元，主係為充實營運資金由銀行所提供之中期借款增加所致。

五、產能進程

單位:MW	4Q10	2Q11	2012
晶圓一廠	120	120	120
晶圓二廠	90	210	210
晶圓三廠			220
產能合計	210	330	550

晶圓二廠產能 210 MW，已於 2011 年第一季末開出。晶圓三廠預計於第四季完成廠房建置，未來仍將會機動地依據市況調整產能到位之時程，以因應市場需求的復甦。

聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: pr@danentech.com

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話: +886 3 4738788

傳真: +886 3 4738368

關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠，晶圓三廠亦正在興建中。達能科技現有 550 位員工，經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技已取得多數國際太陽能電池大廠認證，未來期以成本優勢、客製化彈性及優異品質，成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。